## (19) 中华人民共和国国家知识产权局



# (12) 发明专利申请



(10)申请公布号 CN 103505428 A (43)申请公布日 2014.01.15

- (21)申请号 201210218210.9
- (22)申请日 2012.06.27
- (71) 申请人 威海威太医药技术开发有限公司 地址 264205 山东省威海市经济技术开发区 齐鲁大道 55 号
- (72) 发明人 付玉麦 丰梅君
- (51) Int. CI.

**A61K 9/20** (2006. 01)

A61K 31/64 (2006.01)

A61K 47/36 (2006.01)

**A61P 3/10** (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

### (54) 发明名称

一种格列吡嗪无糖片

#### (57) 摘要

本发明涉及一种治疗糖尿病的格列吡嗪无糖片。其特征是单位剂量的组合物中含有格列吡嗪  $2.5\sim5$ mg,淀粉  $45\sim80$ mg,糊精  $23\sim28$ mg,二氧 化硅  $0.8\sim3$ mg,硬脂酸镁  $0.20\sim1$ mg。

- 1. 一种格列吡嗪无糖片,其特征是单位剂量的组合物中含有格列吡嗪  $2.5 \sim 5 mg$ ,淀粉  $45 \sim 80 mg$ ,糊精  $23 \sim 28 mg$ ,二氧化硅  $1 \sim 3 mg$ ,硬脂酸镁  $0.20 \sim 1 mg$ 。
- 2. 权利要求 1 所述格列吡嗪无糖片,其特征是单位剂量的组合物中含有格列吡嗪 2. 5mg,淀粉  $45 \sim 50mg$ ,糊精  $23 \sim 28mg$ ,二氧化硅  $0.8 \sim 1.3mg$ ,硬脂酸镁  $0.20 \sim 0.40mg$ 。
- 3. 权利要求 1 所述格列吡嗪无糖片, 其特征是单位剂量的组合物中含有格列吡嗪 5mg, 淀粉 47. 5mg, 糊精 25mg, 二氧化硅 1. 0mg, 硬脂酸镁 0. 25mg。
  - 4. 权利要求 1 所述格列吡嗪无糖片的制备方法是:
  - 第一步:淀粉、糊精过100目以上筛,备用:
  - 第二步:称取处方量的格列吡嗪、淀粉、糊精、二氧化硅、硬脂酸镁备用;
  - 第三步:称取 9.375g 95% 乙醇溶液加入等量的纯化水配制成 50% 乙醇溶液;

第四步:将处方量格列吡嗪、淀粉、糊精混合5分钟,加入适量50%乙醇溶液,混合3分钟制软材,制得的软材用20目筛网制粒;

第五步:颗粒在烘箱中干燥,温度控制在36~49℃;

第六步:干颗粒加入处方量的硬脂酸镁、二氧化硅,用20目筛网整粒,混匀;

第七步:压片。

5. 权利要求 4 所述制备方法,第五步颗粒的干燥温度控制在 39 ~ 49℃。

## 一种格列吡嗪无糖片

[0001] 技术领域:本发明涉及一种治疗糖尿病的格列吡嗪无糖片。

#### 背景技术:

[0002] 格列吡嗪化学名为 5- 甲基 -N-[2-[4-((((环己氨基)羰基) 氨基) 磺酰基) 苯基] 乙基]- 吡嗪甲酰胺,英文名称 Glipizide。为白色或类白色的结晶性粉末;无臭,几乎无味。本品在丙酮、氯仿或二氧六环中微溶,在乙醇中极微溶解,在水中几乎不溶,在稀的氢氧化钠溶液中易溶。熔点范围为 203 ~ 208℃。

[0003] 格列吡嗪为非胰岛素依赖型(II型)糖尿病的降糖药,因其毒性小,疗效好,且具有价格低廉的特点,是目前广泛应用的第二代磺脲类口服降血糖药物。

[0004] 现有技术中,格列吡嗪片在处方中添加了微量的蔗糖,以增加片的溶出度。这样的片剂对患者是不利的。

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种格列吡嗪无糖片。

[0006] 申请人经过大量的实验,发现经过选择合适的辅料和恰当的工艺,得到了一种格列吡嗪无糖片。

[0007] 本发明的技术方案是:一种格列吡嗪无糖片,其特征是单位剂量的组合物中含有格列吡嗪  $2.5 \sim 5$ mg,淀粉  $45 \sim 80$ mg,糊精  $23 \sim 28$ mg,二氧化硅  $1 \sim 3$ mg,硬脂酸镁  $0.20 \sim 1$ mg。

[0008] 本发明优选的技术方案是,单位剂量的组合物中含有格列吡嗪 2.5mg,淀粉 45  $\sim$  50mg,糊精 23  $\sim$  28mg,二氧化硅 0.8  $\sim$  1.3mg,硬脂酸镁 0.20  $\sim$  0.40mg。

[0009] 本发明优选的技术方案是,单位剂量的组合物中含有格列吡嗪 5mg,淀粉 47.5mg,糊精 25mg,二氧化硅 1.0mg,硬脂酸镁 0.25mg。

[0010] 本发明格列吡嗪无糖片的制备方法是:

[0011] 第一步:淀粉、糊精过100目以上筛,备用;

[0012] 第二步:称取处方量的格列吡嗪、淀粉、糊精、二氧化硅、硬脂酸镁备用;

[0013] 第三步: 称取 9.375g95% 乙醇溶液加入等量的纯化水配制成 50% 乙醇溶液;

[0014] 第四步:将处方量格列吡嗪、淀粉、糊精混合5分钟,加入适量50%乙醇溶液,混合3分钟制软材,制得的软材用20目筛网制粒;

[0015] 第五步:颗粒在烘箱中干燥,温度控制在36~49°C;

[0016] 第六步:干颗粒加入处方量的硬脂酸镁、二氧化硅,用 20 目筛网整粒,混匀:

[0017] 第七步:压片。

[0018] 本发明优选的技术方案是,第五步颗粒的干燥温度控制在39~49℃。

[0019] 本发明的有益效果是:通过合理的处方筛选和工艺控制,得到了杂质含量低且具有高溶出度的格列吡嗪无糖片。

[0020] 实施例 1:处方格列吡嗪 2.5g,淀粉 47.5g,糊精 25.0g,二氧化硅 1.0g,硬脂酸镁 0.25g,乙醇 9.375g。

[0021] 其制备方法是:第一步:淀粉、糊精过100目以上筛,备用;第二步:称取处方量的

格列吡嗪、淀粉、糊精、二氧化硅、硬脂酸镁备用;第三步:称取 9.375g 95%乙醇溶液加入等量的纯化水配制成50%乙醇溶液;第四步:将处方量格列吡嗪、淀粉、糊精混合5分钟,加入适量50%乙醇溶液,混合3分钟制软材,制得的软材用20目筛网制粒,;第五步:颗粒在烘箱中干燥,温度控制在38±2℃,干燥至颗粒含水量为4~6%;第六步:干颗粒加入处方量的硬脂酸镁、二氧化硅,用20目筛网整粒,整粒后的颗粒总混15分钟。第七步:压片,共1000片。

[0022] 施例 2:处方格列吡嗪 5.0g,淀粉 80g,糊精 23.0g,二氧化硅 1.0g,硬脂酸镁 1g,乙醇 9.375g。其制备方法是:第一步:淀粉、糊精过 100 目以上筛,备用;

[0023] 第二步:称取处方量的格列吡嗪、淀粉、糊精、二氧化硅、硬脂酸镁备用;第三步:称取 9.375g 95%乙醇溶液加入等量的纯化水配制成 50%乙醇溶液;第四步:将处方量格列吡嗪、淀粉、糊精混合 5 分钟,加入适量 50%乙醇溶液,混合 3 分钟制软材,制得的软材用 20 目筛网制粒,;第五步:颗粒在烘箱中干燥,温度控制在 47±2℃,干燥至颗粒含水量为 5 ~ 6%;第六步:干颗粒加入处方量的硬脂酸镁、二氧化硅,用 20 目筛网整粒,整粒后的颗粒总混 15 分钟。第七步:压片,共 1000 片。

[0024] 施例 3:处方格列吡嗪 5.0g,淀粉 45g,糊精 28.0g,二氧化硅 1.3g,硬脂酸镁 0.40g,乙醇 9.375g。其制备方法是:第一步:淀粉、糊精过 100 目以上筛,备用;

[0025] 第二步:称取处方量的格列吡嗪、淀粉、糊精、二氧化硅、硬脂酸镁备用;第三步:称取 9.375g 95%乙醇溶液加入等量的纯化水配制成 50%乙醇溶液;第四步:将处方量格列吡嗪、淀粉、糊精混合 5分钟,加入适量 50%乙醇溶液,混合 3分钟制软材,制得的软材用 20目筛网制粒,;第五步:颗粒在烘箱中干燥,温度控制在  $42\pm2$ °、干燥至颗粒含水量为 6~7%;第六步:干颗粒加入处方量的硬脂酸镁、二氧化硅,用 20目筛网整粒,整粒后的颗粒总混 15分钟。第七步:压片,共 1000片。

[0026] 对照例 1,按照实施例 1 处方,并按其制备方法制备,不同处是第五步颗粒的干燥温度控制在  $56\pm2$   $\mathbb{C}$  .

[0027] 试验例 1、溶出度测定情况

[0028] 按 2010 版中华人民共和国药典规定附录 XC 规定的溶出度测定方法测定各样品的溶出度,第一法(篮法)。

[0029] 表 1、实施例与对照例样品溶出度

[0030]

样品	实施例 1	实施例 2	实施例3	对照例 1
溶出度%	95. 8	93. 3	94. 2	82. 6

[0031] 实验结果表明:本发明实施例的溶出度明显高于对照例的溶出度。说明本发明技术方案具有提高组合物溶出度的有益效果。

[0032] 试验例 2、杂质检测情况

[0033] 按 2010 版中华人民共和国药典规定的格列吡嗪片的杂质检测方法测定杂质 1 和其他杂质。

[0034] 表 2、实施例与对照例样品杂质测定情况

[0035]

样品	实施例 1	实施例 2	实施例3	对照例1
杂质 I	0. 12	0.08	0. 13	0.86
其他杂质	0. 20	0. 16	0. 26	1.86

[0036] 实验结果表明:本发明实施例的杂质1和其他杂质含量明显低于对照例的杂质1和其他杂质。说明本发明技术方案具有降低组合物杂质1和其他杂质的有益效果。